

「第8回 電子デバイスフォーラム京都」 異次元に拡大する半導体/電子部品の未来像を探る!!

日時:2021年10月28日(木)10:00~10月29日(金)18:00

場所:京都リサーチパーク(KRP)東地区1号館、西地区4号館

主催:一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)

特別協力:電子デバイス産業新聞(株式会社産業タイムズ社)

後援:近畿経済産業局、京都府、京都市、SEMIジャパン

協賛:IEEE関西支部、公益財団法人京都高度技術研究所

IEEE EDS 関西チャプター

【プログラム】(テーマ名等は今後変更の可能性があります)

【ウエルカム】:10月28日(木)9:30~10:00 パンケットホール

【挨拶・基調講演】:10月28日(木)10:00~12:30 バズホール

ご挨拶:やました京都府副知事、門川京都市長(予定)

基調講演:関西でご活躍の企業、半導体の著名なアナリスト
及び著名な大学の講師

・若林 秀樹(東京理科大学 教授)

・荒木 浩之(㈱SCREENセミコンダクターソリューションズ
ストラテジック・エグゼクティブ)

・泉谷 渉(㈱産業タイムズ社 代表取締役会長)

【マーケティングセッション】:10月29日(金)9:30~11:55

サイエンスホール&(サテライト)G会議室

注目分野の著名なアナリストによる最新動向の説明

・中村 剛(㈱産業タイムズ社)・南川 明(OMDIA)・中根康夫(みずほ証券㈱) (会場等の安全及び衛生管理上適切な措置を講じています)

【Aコース:次世代モビリティ】:拡がるモビリティの世界、車載実装・デバイス技術、自動運転の最新動向

【Bコース:IoT・DX・5G/6Gの最新動向】:IoT技術の最新動向、DXの最新動向、5G/6G技術の最新動向

【Cコース:邁進する半導体の世界】:半導体の市場・技術動向、装置技術・プロセス技術、パワーデバイス

【Dコース:跳躍の最先端半導体パッケージ・実装技術】:パッケージ・実装技術動向、フレキシブルエレクトロニクス、高密度実装

【Eコース:特別セッション】大学セッション(ナノテクノロジープラットフォーム)、蓄電デバイス、台頭する中国・躍進する韓国

【Web配信併用】:新型コロナウイルス感染防止の観点もありWEB配信を併用します。WEB配信は、在席で聴講でき、
京都から遠い方にも、お忙しくて時間を取りにくい方にも便利で、お申込みセッションの予稿集は事前に送付します。

【レセプション】:アトリウムで舞妓の舞も含めて実施予定です。有料セッションにご参加の方は無料で参加いただけます。

レセプションのみご参加希望(参加費:5000円)の場合は事務局に連絡ください。(今後の新型コロナウイルス感染状況により中止する
場合もあります。⇒会場の新型コロナウイルス感染防止対応により、残念ながら中止とさせていただきます。)

【展示会】:ホワイエ及び中会議室Aで20ブースの展示会を開催します。(無料でご覧いただけます)

中会議室Aは「車載電子デバイスパビリオン」と位置付けて行います。

展示会への出展のご案内は、別途行なわせていただきます。

【参加費】

	一般	NEDIA会員 大学教職員	学生(WEB参加のみ)
1 セッション	18,000(16,200)	15,000(13,500)	3,000(2,700)
1 Dayパス (10月28日)	27,000(24,300)	21,000(18,900)	4,000(3,600)
1 Dayパス (10月29日)	33,000(29,700)	25,000(22,500)	5,000(4,500)
2 Dayパス (10月28日、 10月29日)	46,000(41,400)	34,000(30,600)	6,000(5,400)

【事務局】(ご質問等は事務局に連絡ください)

一般社団法人日本電子デバイス産業協会事務局 周藤、堀

東京都千代田区神田佐久間町2-13竹内ビル202

TEL:03-5823-4465 FAX:03-5823-4475

E-mail:ddf.info@nedia.or.jp (第8回電子デバイスフォーラム京都専用のメールアドレスです)

【申込先】

参加の申込は、特設サイトからお願いいたします。

特設申込サイト:https://www.nedia.or.jp/ddf2021_entry/

特設サイトは、NEDIA HP:<https://www.nedia.or.jp>から入ることができます。

【組織委員会】

委員長:齋藤昇三(NEDIA代表理事・会長)

副委員長:堀場 厚(㈱堀場製作所 代表取締役会長兼グループCEO)

副委員長:中島規巨(㈱村田製作所 代表取締役社長)

副委員長:後藤正人(㈱SCREENセミコンダクターソリューションズ

代表取締役 社長執行役員)

副委員長:松本 功(ローム㈱代表取締役社長)

副委員長:泉谷 渉(NEDIA理事・副会長、㈱産業タイムズ社

代表取締役会長)

【プログラム委員会】

委員長:中村 孝(NEDIA理事、

ネクスファイ・テクノロジー㈱代表取締役、大阪大学教授)

	10月28日(木)	10月29日(金)
9:00		
10:00	ウエルカム 挨拶・基調講演	マーケティング セッション
13:00		
14:00	A-1~E-1 セッション	A-2~E-2 セッション
15:00		
17:00		A-3~E-3 セッション
18:00	レセプション:中止	
19:00		

・WEB併用の準備のため、申込は10月18日
までをお願いいたします。

・()内は早割価格です。

・早割価格は、9月24日までの申込に該当価格の10%割引価格を適用します。

・1セッションは、2日間のうちのいずれか1セッションの聴講ができます。

・1Dayパス(10月28日)は、10月28日(木)の挨拶・基調講演及びA-1~E-1セッション(どれか1セッション)の合計2セッションが聴講できます。

・1Dayパス(10月29日)は、10月29日(金)のマーケティングセッション、A-2~E-2(どれか1セッション)及びA-3~E-3(どれか1セッション)の合計3セッションが聴講できます。

・2Dayパスは、10月28日(木)の挨拶・基調講演及びA-1~E-1セッション(どれか1セッション)、10月29日(金)のマーケティングセッション、A-2~E-2(どれか1セッション)及びA-3~E-3(どれか1セッション)の合計5セッションが聴講できます。

・上記は、会場参加及びWEB講演参加のどちらにも適用します。